

940 nm水平腔面发射半导体激光器设计与制备

术玲,海一娜,邹永刚,范杰,王傲

引用本文:

术玲,海一娜,邹永刚,等.940 nm水平腔面发射半导体激光器设计与制备[J]. 发光学报,2021,42(2):223-230. ZHU Ling, HAI Yi-na, ZOU Yong-gang, et al. Design and Fabrication of 940 nm Horizontal Cavity Surface Emitting Semiconductor Laser[J]. *Chinese Journal of Luminescence*, 2021, 42(2):223-230.

在线阅读 View online: https://doi.org/10.37188/CJL.20200346

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

光谱稳定的低功耗980 nm单模泵浦源半导体激光器

Low Power Dissipation 980 nm Single Mode Pumping Source Laser with Wavelength Stabilization 发光学报. 2016, 37(1): 33-37 https://doi.org/10.3788/fgxb20163701.0033

体布拉格光栅外腔红光半导体激光器实验研究

Experimental Research on Volume-Bragg-grating External Cavity Red-light Semiconductor Lasers 发光学报. 2019, 40(11): 1401-1408 https://doi.org/10.3788/fgxb20194011.1401

全息光刻制备808 nm腔面光栅半导体激光器

808 nm Cavity Surface Grating Semiconductor Laser by Holographic Lithography 发光学报. 2019, 40(9): 1130–1135 https://doi.org/10.3788/fgxb20194009.1130

大功率半导体激光器研究进展

Development of High Power Diode Laser 发光学报. 2015, 36(1): 1-19 https://doi.org/10.3788/fgxb20153601.0001

915 nm/974 nm单发射区半导体激光器光纤耦合模块设计

Design of 915 nm/974 nm Single-emitter Laser Diode Fiber-coupled Module 发光学报. 2018, 39(11): 1598-1603 https://doi.org/10.3788/fgxb20183911.1598 文章编号:1000-7032(2021)02-0223-08

940 nm 水平腔面发射半导体激光器设计与制备

术 玲,海一娜,邹永刚*,范 杰,王 傲

(长春理工大学 高功率半导体激光国家重点实验室, 吉林 长春 130022)

摘要:水平谐振腔面发射分布反馈(Surface emitting distributed feedback,SE-DFB)半导体激光器因具有更好的光束质量获得了广泛关注。本文设计了波长为940 nm 的水平谐振腔面发射分布反馈半导体激光器,分析 了光栅的结构参数(形状、周期、占空比、刻蚀深度等)对激光器发光特性(线宽、边模抑制比、功率及斜率效率 等)的影响。结合二阶光栅、脊形波导、电极及出光口、解理封装等器件工艺,制备出发光波长为940.3 nm 的 水平谐振腔面发射半导体激光器,线宽为0.52 nm,连续工作模式下发射功率为890 mW。

关 键 词: 面发射分布反馈(SE-DFB)半导体激光器; 二阶光栅; 光栅形貌; 耦合因子 中图分类号: TN248.4 **文献标识码:** A **DOI**: 10.37188/CJL.20200346

Design and Fabrication of 940 nm Horizontal Cavity Surface Emitting Semiconductor Laser

ZHU Ling, HAI Yi-na, ZOU Yong-gang*, FAN Jie, WANG Ao

(State Key Laboratory of High-power Semiconductor Laser, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China) * Corresponding Author, E-mail: zouyg@cust.edu.cn

Abstract: Due to the better beam quality, horizontal cavity surface emitting distributed feedback (SE-DFB) semiconductor lasers have received widespread attention. In this paper, a horizontal cavity surface emitting distributed feedback semiconductor laser with a wavelength of 940 nm was designed. This paper analyzed the influence of the structure parameters of the grating(shape, period, duty cycle, etched depth, *etc.*) on the optical characteristics of the laser(linewidth, side-mode suppression ratio, power and slope efficiency, *etc.*). Combined with the fabrication of second-order grating, ridge-shaped waveguide, electrode and light exiting, as well as cleavage and encapsulation technology, the device with optical wavelength of 940.3 nm is prepared. The line width of the device is 0.52 nm, and the surface emission power is 890 mW under continuous operation mode.

Key words: surface emitting distributed feedback (SE-DFB) semiconductor laser; second-order gratings; grating morphology; coupling factor

1引言

近年来,半导体激光器已成为光电子领域的 核心器件^[1],被广泛应用在泵浦源、光通信、激光 制导和环境监测等领域^[24]。

水平谐振腔面发射分布反馈半导体激光器 (Surface emitting distributed feedback,SE-DFB)利 用二阶光栅的衍射和反馈功能实现波长稳定性和

收稿日期: 2020-11-12;修订日期: 2020-12-07

基金项目:吉林省科技发展计划(20190302052GX,20180519018JH);吉林省教育厅"十三五"科技项目(JJKH20190543KJ)资助 Supported by Jilin Science and Technology Development Plan(20190302052GX,20180519018JH); Jilin Education Department "135" Science(JJKH20190543KJ)

表面发射,具有高光束质量、窄光谱线宽、波长稳 定性好等显著优点。二阶光栅作为激光器的关键 部分,一直是研究人员关注的焦点,主要研究手段 是通过优化光栅结构以提升 SE-DFB 半导体激光 器的输出特性。2006年, Schubert 等^[5] 对输出波 长 100 µm 的面发射太赫兹量子级联激光器进行 了分析。采用的是中心 π 相移二阶金属光栅,该 光栅可以将反对称近场图样转变为沿腔长方向的 对称近场图样,从而形成双瓣变单瓣出光的远场 图样。2009年, Masions 等^[6]设计了波长 5.65 µm 的水平腔量子级联激光器。光栅设计为非周 期光栅结构,由一个一阶光栅和一个二阶光栅组 成,对垂直波导方向模式进行耦合的同时又能降 低由金属引起的损耗。激光从衬底出射,温度 300 K 时阈值电流 1.8 A,峰值功率超过 10 mW, 同时该器件有较高的边模抑制比。2010年,叶淑 娟等^[7]基于耦合模理论,详细地分析了二阶光栅 分布反馈半导体激光器出光特性。针对激射波长 为1.55 μm的 SE-DFB 半导体激光器,研究发现 光栅最佳占空比为0.43,得到外微分量子效率为 47%,边模抑制比达到 35 dB。2012 年, Chen 等^[8]制备了激射波长约 940 nm 的二阶金属表面 光栅宽条型分布反馈半导体激光器,器件阈值电 流为0.32 A,光谱线宽(FWHM)小于0.1 nm,斜 率效率为0.6 W/A,连续工作模式下输出功率达 到 718 mW。2014 年, Sigler 等^[9] 设计了 4.6 μm 波段的面发射掩埋异质结构 DFB/DBR 光栅耦合 量子级联激光器,该光栅结构抑制器件的反对称 模,同时两端的分布布拉格反射镜(DBR)光栅可 以对光场和载流子分布起到束缚作用,避免不可 控反射以及灾变性端面退化。器件在连续波工作 时输出功率可达瓦级,远场单瓣,阈值电流小于 0.45 A, 斜率效率大于 3.4 W/A。2015 年, 刘颖 慧等^[10]设计了激射波长 4.8 μm 的顶部二阶金 属-半导体光栅表面发射分布反馈量子级联激光 器。激光衬底出射输出功率 94 mW,边模抑制比 约为30dB。由此可知光栅结构可以提高半导体 激光器的斜率效率[7,9],压窄光谱线宽选单纵模, 提高边模抑制比,并且实现表面发射的效果。因 此,研究光栅结构对 SE-DFB 半导体激光器光输 出特性的影响尤为重要。

本文设计了940 nm SE-DFB 半导体激光器的 二阶光栅结构参数,并通过优化光栅结构参数探 索提升激光器光输出特性的方法。采用光栅周期为278 nm、占空比为0.4、刻蚀深度280 nm的矩形光栅,获得了发光波长为940.3 nm的水平腔面发射半导体激光器,线宽0.52 nm,连续工作模式下发射功率为890 mW。

2 SE-DFB 半导体激光器结构设计

2.1 SE-DFB 半导体激光器工作原理

设计的 SE-DFB 半导体激光器结构示意图如 图 1 所示,图 1(a)为激光器三维立体图,图 1(b) 为剖面图。在激光器件的 P-限制层上刻蚀二阶 光栅,光子穿过波导层与二阶光栅发生衍射,实现 激光表面发射^[11],利用布拉格光栅对光波进行分 布反馈实现单纵模。



- 图 1 光栅置于 P 面的 SE-DFB 半导体激光器结构示意 图。(a)三维立体图;(b)剖面图。
- Fig. 1 Structural representation of SE-DFB semiconductor laser with grating placed on P surface. (a) Three-dimensional diagram. (b) Section view.

2.2 二阶光栅数值分析

激光器实现光振荡是利用光栅的衍射特性, 其基本原理即为光栅的衍射原理。满足光栅衍射 条件^[12]:

$$\sin\varphi = \sin\theta + \frac{m\lambda}{n_{\text{off}} \cdot \Lambda},\tag{1}$$

其中 θ 为入射角; φ 为衍射角;m为整数0,1,2, 3……,代表衍射级次; λ 为入射光波长; n_{eff} 为有 效折射率; Λ 为光栅周期。

对于二阶布拉格光栅,当波长和阶数均确定 后,只有满足条件的光才会在谐振腔中形成稳定 振荡。光栅周期满足:

$$\Lambda = \frac{N \cdot \lambda_{\rm B}}{2 \cdot n_{\rm eff}},\tag{2}$$

其中 N = 2 为光栅阶数, Λ 为光栅周期, $\lambda_{\rm B}$ 为 Bragg 波长, $n_{\rm eff}$ 为光栅有效折射率。

联立公式(1)、(2)得到的二阶光栅具有与入 射光垂直的一级衍射光和与其方向相反的二级衍 射光,如图2所示。一级衍射光提供光输出耦合, 影响表面发射耦合系数;二级衍射光用来进行光 学反馈和模式选择从而影响反馈耦合系数,两个 耦合系数一同影响激光器的出光特性。同时,通 过增大表面发射耦合系数实现更大的主模和最低 阶次模之间的阈值增益差,从而消除模式简并,达 到选单纵模、稳定激光波长的目的。



Fig. 2 Diffraction characteristics of second order grating

耦合系数是光栅结构中最重要的表征参数, 其直接影响激光器的阈值和单模特性。对于矩形 薄光栅,耦合系数^[13]满足:

$$\kappa_1 = \frac{2\Delta n \cdot d_g}{\lambda} \tan(\pi\sigma) \kappa_2, \qquad (3)$$

$$\kappa_2 = \kappa_0 \Delta n \cdot \Gamma_g \frac{\sin(2\pi\sigma)}{2\pi}, \qquad (4)$$

其中 d_g 为光栅刻蚀深度; σ 为光栅占空比, 满足 $\sigma = \frac{b}{\Lambda}$; Λ 为光栅周期; $\Delta n = n_g - n_e$ 为折射率差, 即为上波导层和上限制层的折射率差; Γ_g 为光栅 限制因子。

通过公式(3)、(4)计算得到耦合系数 κ_1 与 κ_2 随占空比 σ 的变化如图 3 所示。图中曲线 (a)、(b)分别表示反馈耦合系数 κ_2 和表面发射 耦合系数 κ_1 。

由图 3 可知, κ_2 在 σ = 0.25 时取得最大值 56 cm⁻¹,而在 σ = 0.5 时 κ_2 = 0,代表此时并没有光反馈,并在其附近光反馈均很弱;随着 σ 从0增



图 3 耦合系数 κ_1 、 κ_2 随占空比 σ 的变化。



大到 0.5, κ₁ 也从 0 增大到最大值 9.8 cm⁻¹。在 SE-DFB 半导体激光器中,反馈耦合和表面发射 耦合必须同时存在,缺一不可。没有反馈耦合将 不能产生激光,没有表面发射耦合将无法实现表 面出光^[14]。考虑到耦合系数过大会产生空间烧 孔效应影响激光器的激射特性;耦合系数过小,激 光器的谐振腔损耗增大导致激光器阈值电流增 大。因此,针对设计的 940 nm SE-DFB 半导体激 光器,由公式(2)确定光栅周期为 278 nm,通过公 式(3)、(4)及图 3 确定光栅占空比 0.4,根据光栅 刻蚀深度对光栅反射率大小及选单纵模的模拟选 定刻蚀深度为 280 nm。

2.3 光栅结构参数优化

光栅的耦合系数同时还与光栅形貌有关,典型光栅形貌有矩形、梯形和三角形^[15]等。

联立公式(3)、(4)得到矩形光栅表面发射耦 合系数公式:

$$\kappa_{1} = \frac{4 \cdot n^{2} \cdot \Gamma_{g}}{\lambda^{2}} \cdot d_{g} \cdot \sin^{2}(\pi\sigma), \quad (5)$$

由公式(5)定义矩形光栅耦合因子:

$$\alpha_{\rm rectangle} = \sin^2(\pi\sigma). \tag{6}$$

通常在制作 SE-DFB 半导体激光器时,为了 提高电流注入效率,会在垂直晶向的方向腐蚀至 限制层以获得脊形波导形貌,因此在进行湿法腐 蚀工艺时避免不了对光栅形貌产生影响^[16]。矩 形光栅是梯形光栅在倾角 θ = 90°时的一个特例, 当倾斜角度由 90°逐渐减小到一定程度,即相比 于矩形光栅的占空比从光栅顶端的0线性地变到 底端的1时为三角形光栅。如图4 所示,图4(a) 是矩形光栅结构参数图,图4(b)是梯形光栅结构 参数图,图4(c)是三角形光栅结构参数图。



- 图 4 光栅结构参数图。(a)矩形光栅;(b)梯形光栅; (c)三角形光栅。
- Fig. 4 Parameter diagram of grating structure. (a) Rectangular. (b) Trapezoidal. (c) Triangular.

采用类比矩形光栅的计算方法依次对梯形二 阶光栅和三角形二阶光栅做归一化积分计算。假 设梯形光栅倾斜角度为 θ ,顶部宽为a,底部为 $\Lambda - a$,光栅深度均为h,对其x方向做积分得到任 意倾斜角度 θ 下梯形光栅耦合因子和三角形光栅 耦合因子分别为:

$$\alpha_{\text{trapezoid}} = 1/h \int_0^h \sin^2 \left(\pi \cdot \frac{a + 2x \cot \theta}{2h \cot \theta + 2a} \right) dx, \quad (7)$$

$$\alpha_{\text{triangle}} = 1/h \int_0^h \sin^2\left(\frac{\pi x}{h}\right) dx = \frac{1}{2}, \quad (8)$$

由公式(7)获得梯形光栅耦合因子与倾斜角度的 关系图,如图5所示。从图中看出,梯形光栅耦合





Fig. 5 Relation diagram between coupling factor of trapezoidal grating and tilt angle 因子与倾角 θ 成正比关系,梯形光栅耦合因子随 着倾斜角度的增大而增大。定义光栅刻蚀深度相 同,计算得出倾斜角度 63.6°时为三角形光栅,此 时耦合因子为 0.5,即为图中左边箭头所指点,与 公式(8)结果相符;当倾斜角度为 90°时为矩形光 栅,此时耦合因子最大,结果为 1,即为图中右边 箭头所指点。

耦合因子表示该光栅结构表面耦合效率的 大小,高的耦合系数可以降低激光器的阈值,同 时会压窄线宽。通过分析得到耦合因子大小比 较为:

$$\alpha_{\text{rectangle}} > \alpha_{\text{trapezoid}} > \alpha_{\text{triangle}},$$
 (9)

根据上述光栅结构参数,分别对矩形、梯形、三角 形二阶光栅选单纵模的性能进行仿真研究。如图 6 所示,图 6(a)、(b)、(c)分别是矩形、梯形、三角 形光栅反射率图。3 种光栅均具有选单纵模作 用,反射谱宽度分别为 0.4,0.48,0.95 nm。由图 6 可知,矩形光栅反射率最高,发光波长更接近 940 nm,证明矩形光栅压窄线宽选单纵模效果更 优。3 种光栅选模情况与上述耦合因子影响激光 器选模的结论一致。



图 6 光栅反射率。(a)矩形光栅;(b)梯形光栅;(c)三角形光栅。

Fig. 6 Reflectivity of grating. (a) Rectangular grating. (b) Trapezoidal grating. (c) Triangular grating.

上述讨论比较了不同形貌的二阶光栅的耦合 因子和反射率的大小,确定了矩形二阶光栅的结 构参数,在制备过程中也应尽量保持光栅形貌的 均匀性以确保激光器具有良好的输出特性。若制 备的光栅周期、占空比、刻蚀深度改变,获得光栅 侧壁不完全垂直,使得光栅形貌不均匀,则会影响 激光器的输出特性,导致器件的线宽变宽,输出功 率和斜率效率降低等。

2.4 器件结构设计

根据以上光栅参数设计优化,利用 SimuPics3D 软件模拟 940 nm SE-DFB 半导体激光器外延结 构,并对光栅影响激光器输出特性的设想进行了 验证。表1 为设计的 940 nm SE-DFB 半导体激光

表1 940 nm SE-DFB 半导体激光器外延结构

Tab. 1 Epitaxial structure of 940 nm SE-DFB semiconductor laser

层结构	材料	厚度/µm	掺杂/cm ⁻¹
P-限制层	$\mathrm{Al}_{0.5}\mathrm{Ga}_{0.5}\mathrm{As}$	0.35	1×10^{18}
P-波导层	$\operatorname{Al}_{0.3}\operatorname{Ga}_{0.7}\operatorname{As}$	0.15	
势全	${\rm Al}_{0.23}{\rm Ga}_{0.77}{\rm As}$	0.02	
量子阱	$In_{0.18}Ga_{0.82}As$	0.007	
势垒	${\rm Al}_{0.23}{\rm Ga}_{0.77}{\rm As}$	0.02	
N-波导层	$\operatorname{Al}_{0.3}\operatorname{Ga}_{0.7}\operatorname{As}$	0.35	
N-限制层	$\operatorname{Al}_{0.5}\operatorname{Ga}_{0.5}\operatorname{As}$	1.3	2×10^{17}
过渡层	$Al_x GaAs(x:0.5 \sim 0.1)$	0.05	2×10 ¹⁸ (渐变)
衬底	GaAs		2×10^{18}

器的外延结构。

模拟得到940 nm SE-DFB 半导体激光器的光 场分布如图 7 所示。图 7(a)是光场分布三维图, 图 7(b)是光谱图,图 7(c)为激光器光场分布三 维结构图。从图中可以看出,光场主要分布在有 源区及波导层附近,有源区的光场强度最大,保证 了激光器的出光质量。外延设计的非对称波导结 构使光场发生偏置^[17],P 面波导层厚度相对较 小,会使光子更容易进入 P 限制层与该层的二 阶光栅发生衍射作用。

在 P-限制层上刻蚀二阶光栅并由脊形波导限制侧向光场,对带有不同光栅结构的 940 nm SE-DFB 半导体激光器进行模拟得到光谱曲线、P-I 曲线分别如图 8、9 所示。图 8(a)、(b)、(c)分别对应矩形、梯形、三角形二阶光栅 SE-DFB 半导体激光器的光谱图,由图可知器件均在波长 940 nm



图 7 光场分布图。(a)光场分布三维图;(b)光谱图;(c)激光器光场分布三维结构图。

Fig. 7 Optical field distribution diagram. (a) Three-dimensional diagram of optical field distribution. (b) Spectrogram. (c) Three-dimensional structure diagram of laser optical field distribution.



图 8 不同光栅结构 940 nm SE-DFB 半导体激光器光谱图。(a)矩形光栅;(b)梯形光栅;(c)三角形光栅。

Fig. 8 Spectrogram of 940 nm SE-DFB semiconductor laser with different grating structures. (a)Rectangular grating. (b)Trapezoidal grating. (c)Triangular grating.

附近激射,边模抑制比分别是 78.7,75.6,71.5 dB。图9为不同光栅结构 SE-DFB 半导体激光器 的 P-I 曲线,图中(a)、(b)和(c)分别为矩形、梯 形和三角形光栅 SE-DFB 半导体激光器的 P-I 曲 线。当注入电流为 500 mA 时,器件表面发射功 率分别为 643,436,281 mW,斜率效率分别为 1.28,0.87,0.57 W/A。相比之下,矩形光栅 SE-DFB 半导体激光器光输出特性最佳,与上述光栅 耦合因子结论一致。因此,可以通过设计优化光 栅结构参数来改善940 nm SE-DFB 半导体激光器 的光输出特性。



图 9 不同光栅结构 940 nm SE-DFB 半导体激光器 P-I 曲线

- Fig. 9 *P-I* curves of 940 nm SE-DFB semiconductor laser with different grating structures
- 3 器件制备

基于对光栅结构参数和外延结构的设计进行 了 940 nm SE-DFB 半导体激光器件的制备,制备 流程如下:

(1)外延片生长:使用金属有机化合物气相 沉积(MOCVD)设备在 GaAs 衬底上依次生长表1 中的外延结构。

(2) 二阶光栅制备:利用电子束曝光技术和 感应耦合等离子体(ICP) 刻蚀技术制备二阶光 栅。所得光栅 SEM 图形如图 10 所示,光栅周期 为 279.8 nm,占空比 0.4,刻蚀深度为 283.8 nm。

(3)脊形波导制备:采用紫外曝光机和湿法 腐蚀的方法制备脊形波导。

(4) 镀制 SiO₂ 绝缘层:使用等离子体增强化 学气相沉积(PECVD) 设备镀制 SiO₂ 绝缘层,厚 度为 268.8 nm。

(5)镀制电极:利用磁控溅射技术溅射电极 材料 Ti/Pt/Au。 (6)减薄抛光:使用自动研磨机和抛光机将 外延片结构降至130 μm 左右。

(7)出光口制备:利用紫外曝光机双面对准 工艺和 Lift-off 制备 N 面出光口,如图 11(a)所 示,出光口大小为600 μm×100 μm。其中出光口 增透膜(透射率96%)由电子束镀膜机(莱宝)制 备,N 面电极(Ni/AuGe/Ni/Au)由磁控溅射技术 制备。

(8)解理封装:合金后,利用划片解理机解理 出 SE-DFB 半导体激光器单管,使用 C-mount 封 装形式进行封装,如图 11(b)所示。



图 10 (a) 光栅表面形貌; (b) 光栅截面。

Fig. 10 (a) Surface topography of grating. (b) Cross section of grating.



图 11 (a) N 面出光口; (b) SE-DFB 半导体激光器。

Fig. 11 (a) N-surface light exiting. (b) SE-DFB semiconductor laser

4 器件测试与分析

按照器件制备流程制备出腔长为1 mm 的 SE-DFB 半导体激光器,并进行初步测试,结果如 图 12 所示。图 12(a)中曲线(1)、(2)分别为 SE-DFB 半导体激光器的 *I-V* 曲线和 *P-I* 曲线,图 12(b)为 SE-DFB 半导体激光器的光谱。

由图 12 可知,器件在连续工作条件下表面发 射功率为 890 mW,阈值电流为 900 mA,斜率效率 为 0.44 W/A,发光波长为 940.3 nm,光谱线宽为 0.52 nm。结果表明,根据所设计的光栅结构参数 获得的器件发光波长较准确,波长锁定在 940 nm 左右。但器件实际输出功率相对较低,分析原因



图 12 SE-DFB 半导体激光器输出特性。(a)*P-I-V* 曲线;(b)光谱。 Fig. 12 Output characteristics of SE-DFB semiconductor laser. (a)*P-I-V* curves. (b)Spectrum.

如下:(1)器件阻值较大影响激光器的输出功率; (2)未镀腔面膜,在一定程度上影响了功率的提 升;(3)光栅表面形貌不够均匀,在制备过程中不 能够完全保证光栅的垂直性,后续的工艺操作也 会对光栅形貌产生一定的影响。

5 结 论

本文研究了不同形貌光栅(矩形、梯形、三角 形)的耦合因子,通过数值计算讨论了光栅结构 参数(周期、占空比、刻蚀深度等)对器件出光特性(线宽、功率及斜率效率等)的影响,并制备了 周期 279.8 nm、占空比 0.4、刻蚀深度 283.8 nm 的矩形光栅。根据所设计外延及 SE-DFB 半导体 激光器结构,结合二阶光栅、脊形波导、电极及出 光口、解理封装等器件工艺,制备出发光波长为 940.3 nm 的水平谐振腔面发射半导体激光器,线 宽为 0.52 nm,连续工作模式下发射功率为 890 mW,阈值电流为 900 mA,斜率效率为 0.44 W/A。

参考文献:

[1]王立军, 宁永强, 秦莉, 等. 大功率半导体激光器研究进展 [J]. 发光学报, 2015, 36(1):1-19.
WANG L J, NING Y Q, QIN L, *et al.*. Development of high power diode laser [J]. *Chin. J. Lumin.*, 2015, 36(1):1-19. (in Chinese)

- [2] LYAKH A, ZORY P, D'SOUZA M, et al. Substrate-emitting, distributed feedback quantum cascade lasers [J]. Appl. Phys. Lett., 2007,91(18):181116-1-3.
- [3] 宋跃辉,周煜东,汪丽,等. 基于半导体激光器的 780 nm 高光谱分辨率激光雷达系统设计 [J]. 中国激光, 2019,46 (10):1001006-1-9.

SONG Y H, ZHOU Y D, WANG L, et al. Design of 780-nm high spectral resolution lidar based on laser diode [J]. Chin. J. Lasers, 2019,46(10):1001006-1-9. (in Chinese)

[4]马骁宇,王俊,刘素平,等.国内大功率半导体激光器研究及应用现状 [J]. 红外与激光工程,2008,37(2): 189-194.

MA X Y, WANG J, LIU S P, *et al.*. Present situation of investigations and applications in high power semiconductor lasers [J]. *Infrar. Laser Eng.*, 2008,37(2):189-194. (in Chinese)

- [5] SCHUBERT M, RANA F. Analysis of terahertz surface emitting quantum-cascade lasers [J]. IEEE J. Quantum Electron., 2006,42(3):257-265.
- [6] MAISONS G, CARRAS M, GARCIA M, et al. Substrate emitting index coupled quantum cascade lasers using biperiodic top metal grating [J]. Appl. Phys. Lett., 2009,94(15):151104-1-3.
- [7] 叶淑娟,秦莉,戚晓东,等. 二阶光栅分布反馈半导体激光器的出光特性 [J]. 中国激光, 2010,37(9):2371-2375. YE S J,QIN L,QI X D, et al. Emission characteristics of second-order distributed feedback semiconductor lasers [J]. *Chin. J. Lasers*, 2010,37(9):2371-2375. (in Chinese)
- [8] CHEN Y Y, QIN L, JIA P, et al. . High power narrow far-field broad-stripe semiconductor lasers with second-order metal grating feedback [C]. Proceedings of SPIE-Semiconductor Lasers and Applications V, Beijing, 2012:277-298.

- 9] SIGLER C, KIRCH J D, EARLES T, et al. Design for high-power, single-lobe, grating-surface-emitting quantum cascade lasers enabled by plasmon-enhanced absorption of antisymmetric modes [J]. Appl. Phys. Lett., 2014, 104(13):131108-1-5.
- [10] LIU Y H, ZHANG J C, JIA Z W, et al. Top grating, surface-emitting DFB quantum cascade lasers in continuous-wave operation [J]. IEEE Photon. Technol. Lett., 2015,27(17):1829-1832.
- [11] 仕均秀. 宽条型二阶金属光栅分布反馈半导体激光器的研制 [D]. 长春:中国科学院长春光学精密机械与物理研 究所, 2011.

SHI J X. Research and Manufacture of Broad-stripe Second-order Metal Grating Distributed Feedback Semiconductor Lasers [D]. Changchun; Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, 2011. (in Chinese)

- [12] 叶淑娟. 二阶光栅分布反馈半导体激光器的研制 [D]. 长春:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 2010. YE S J. Research and Manufacture of Second-order Grating Distributed Feedback Semiconductor Lasers [D]. Changchun: Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, 2010. (in Chinese)
- [13] 徐正文, 980 nm 高功率波长锁定半导体激光器内置光栅的研究 [D]. 长春:长春理工大学, 2014. XU Z W. Research on Internal Grating of High Power and Wavelength-locked Semiconductor Laser of 980 nm [D]. Changchun; Changchun University of Science and Technology, 2014. (in Chinese)
- [14] GLINSKI J, MAKINO T. Mode selectivity in DFB lasers with a second-order grating [J]. Electron. Lett., 1986, 22(12): 679-680.
- [15] 张灿,马丽,梁松,等.光栅形貌分析及矩形光栅的制作研究 [C]. 第十七届全国化合物半导体材料微波器件和光 电器件学术会议,开封,2012.

ZHANG C, MA L, LIANG S, et al. . The analysis of grating morphology and study for fabrication of rectangular corrugation [C]. Proceedings of the 17th National conference on Microwave Devices and Optoelectronic Devices of Compound Semiconductor Materials, Kaifeng, 2012. (in Chinese)

- [16] CHO S C, KIM B G, DAGLI N. Ray optics determination of the DFB coupling coefficient for trapezoidal gratings [J]. J. Lightw. Technol., 1998, 16(4): 715-720.
- [17] HAI Y N, MA X H, ZOU Y G, et al. Research of asymmetric waveguide on surface emitting distributed feedback semiconductor lasers [J]. Opt. Commun., 2018,423:12-16.



术玲(1995-),女,山东济南人,硕 士研究生,2018年于潍坊学院获得 学士学位,主要从事半导体激光器 的研究。 E-mail: 1457492341@ qq. com



邹永刚(1982-),男,吉林长春人,博 士,研究员,博士研究生导师,2009年 于吉林大学获得博士学位,主要从事 激光技术与应用、光电子器件等方面 的研究。

E-mail: zouyg@ cust. edu. cn